檔　　號：
保存年限：

正本

衛生福利部食品藥物管理署　函

機關地址：11561 臺北市南港區昆陽街161-2號
傳　　真：(02)2787-7589
聯絡人及電話：潘振宇(02)2787-8088
電子郵件信箱：davidpan0306@fda.gov.tw

241
新北市三重區重新路五段609巷6號3樓之3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 106. 07. 05 文
檔號：106484

發文日期：中華民國106年7月3日
發文字號：FDA器字第1061605127號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：第5屆臺日醫藥交流會議講題提案表

主旨：為籌辦第5屆臺日醫藥交流會議，請協助集思廣益，轉知所屬人員研提會議議題等資料，請查照惠復。

說明：

一、「臺日藥物法規合作框架協議」業於102年11月5日完成簽署，臺日於此架構下，成立工作小組討論具體合作事宜，並每年輪流舉辦臺日醫藥交流會議，促進雙方交流及瞭解。

二、本(106)年度旨揭交流會議暫定於11月下旬在臺北舉行，為強化藥政合作關係及增進我國產業進出口之便利性，請協助集思廣益，就醫療器材需強化臺日雙方業者/官方瞭解之部分（如產業界關心之議題），研提會議講題、建議講題理由及講師建議等資料，並依附表格式填列後於本年7月28日前惠復，俾利辦理會議後續規劃等事宜。

三、另為利時效性，請先以電子郵件(davidpan0306@fda.gov.tw)將彙整後之會議講題提案表回傳本案聯絡人潘先生。

正本：台灣醫療暨生技器材工業同業公會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台灣先進醫療科技發展協會、財團法人工業技術研究院量測技術發展中心、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人電子檢驗中心、財團法人塑膠工業技術發展中心
副本：

署長 吳秀梅

第五屆臺日醫藥交流會議講題提案表　　106.06.27

#	講題(含中、英文)	建議講題理由	建議講師
1			
2			

（可自行增加欄列）